Práctica 8. Entregable

CONFIGURACIÓN Y PRESTACIONES DE LOS MÓDULOS DE MEMORIA

Nombre y apellidos:	
GRUPO:	

Ejercicios propuestos: Obtención de las características de los módulos de memoria SDRAM

Información proporcionada por el programa CPU-Z para el computador ejemplo bajo la pestaña SPD.

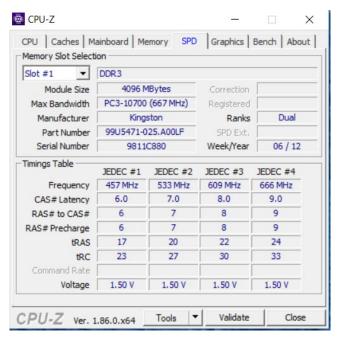


Figura 3. Características de los módulos de memoria proporcionadas por el fabricante

Parámetros temporales de la memoria del computador ejemplo:

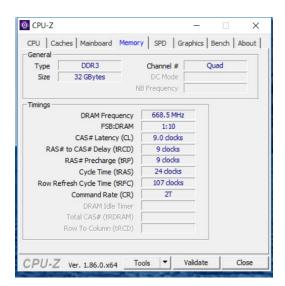


Figura 4. Principales parámetros temporales de los módulos de memoria en función de su frecuencia de trabajo

PARTE I. Análisis de la configuración de memoria del equipo ejemplo

Desde los datos proporcionados por la hoja de especificaciones de los módulos (archivo kvr1333d3n9_4g.pdf) y el programa CPU-Z (Figuras 3 y 4) rellénese la siguiente tabla. Recuérdese que la figura 3 muestra información solo de un *slot*, pero existen otros con idénticas características.
 (2.5 puntos)

Información sobre la capacidad y organización de los módulos de memoria

Número total de módulos DIMM	
Tamaño de los módulos DIMM que forman la memoria	
Expresado en MB	
Tamaño total de la memoria principal disponible	
Expresado en GB	
Número de canales de memoria	
Capacidad en palabras x tamaño_palabra de los módulos DIMM	
Número de filas de chips en cada módulo	
Capacidad de los chips de memoria de los módulos (expresada en palabras × tamaño_palabra)	
Número total de chips de memoria contenidos en un módulo	
Tipo de chips de memoria SDRAM que se utilizan	
(DDR, DDR2, DDR3, DDR4)	

Información sobre frecuencia de trabajo y ancho de banda de los módulos

Frecuencia de reloj a la que trabajan los buses externos de los módulos del equipo en que se ha ejecutado CPU-Z
Ancho de banda de los módulos del equipo en que se ha ejecutado CPU-Z Expresado en MB/s
Nomenclatura estándar de los módulos empleados del equipo en que se ha ejecutado CPU-Z (PC-xx00, PC2-xx00, PC3-xxx00, PC4-xxx00)

	Frecuencia de reloj máxima a la que pode buses externos de los chips de memoria de	-		
	Tasa máxima de transferencia que podrí módulos de memoria (palabras que se segundo)			
	Expresada en millones de transferencias por segundo	o (MT/s)		
	Ancho de banda pico que podrían alcanzar memoria Expresado en MB/s	los módulos de		
(0	2. En la hoja de especificaciones se indication DDR3-1333 ¿Qué significado tiene .5 puntos)		e memoria de los	módulos son de
	3. A partir de los datos proporcionados (kvr1333d3n9_4g.pdf) y el programa C los principales parámetros temporales:	CPU-Z, rellénese la	siguiente tabla co	
	t _{cκ} (ciclo de reloj)		,	
	T _{RAS}			
	T _{RC}			
	T _{RFC}			
al	enta: El número de ciclos de reloj debe ser siempre un el entero superior. En caso de que el ciclo de reloj (t _{CK}) n' deberá calcular a partir de la frecuencia a la que el m' 4. Exprese la temporización del chip SDR (Joint Electron Device Engineering Coun	no se indicase explícito nódulo de memoria se RAM en el format	amente en la hoja de ha programada a tra o estándar establ	características, éste vés de su SPD.
	5. ¿Cuánto valdría CL si la frecuencia de memoria fuera de 500 MHz?	e trabajo de los b	uses externos de	los módulos de (0.5 puntos)

6.	¿Cuál sería el tiempo de acceso de	los	módulos o	de n	nemoria co	ontabiliza	do	desde el in	icio
	de la operación de lectura (envío	del	comando	de	ACTIVACIÓ	N) hasta	la	obtención	del
	primer dato del bloque?							(0.5 punt	tos)

	Ciclos Reloj	ns
Tiempo de acceso		

PARTE II. (2 puntos) Cronograma de lectura de 3 bloques de 4 palabras. ► Ayudados por la Figura 2 y por los valores de los parámetros temporales obtenidos en el Ejercicio 1, represéntese sobre el cronograma la temporización del envío de las sucesivas órdenes (command), de las correspondientes direcciones de fila o columna y del volcado de los datos correspondientes al acceso a 3 bloques pertenecientes a filas distintas de un mismo banco. Los comandos corresponderán a los de activación (A) y lectura (R). La dirección podrá ser de filas (F_i) o de columnas (C_i), donde el subíndice indica el número de orden del bloque (0 ... 2) al que hacen referencia. Finalmente, los datos se expresarán en la forma D_i, donde el subíndice i hace referencia a la palabra (0 ... 3) dentro de cada uno de los bloques. Asimismo, deberán marcarse con una (P) sobre la línea de órdenes los ciclos de reloj en los que se realizan las precargas. Recuérdese que al tratarse de una SDRAM de tipo DDR, en cada ciclo de reloj se transfieren dos palabras. Nota: No hace falta representar el envío de los comandos NOP

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31	T32	T33	T34	T35	T36
Dirección																																				
Datos																																				
	Т37	Т38	T39	T40	T41	T42	T43	T44	T45	T46	T47	T48	T49	T50	T51	T52	T53	T54	T55	T56	T57	T58	T59	T60	T61	T62	Т63	T64	T65	T66	Т67	T68	Т69	T70	T71	T72
Orden			107							1.0	1.,	1.0		100	101		100	10.		100				100	101	102	100	10.	100	100	107					
Dirección																																				
Datos																																				
Orden	T73	T74	175	T76	T77	T78	179	T80	T81	T82	T83	T84	T85	T86	T87	T88	T89	T90	T91	T92	T93	T94	T95	T96	T97	T98	T99	T100	T101	T102	T103	T104	T105	T106	T107	T108
Dirección																																				
Datos																																				

PARTE III. Análisis de la configuración de memoria del equipo del estudiante

Para llevar a cabo esta parte de la práctica el estudiante deberá instalar en su equipo personal el programa CPU-Z, bien desde el archivo proporcionado en PoliformaT o bien a través del enlace: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

El archivo se deberá ejecutar en el equipo del estudiante para conocer las características más importantes del sistema. La información de memoria obtenida se deberá completar con los datos extraídos de la hoja de especificaciones proporcionada por el fabricante de los chips. Esta hoja de especificaciones es, generalmente, fácil de obtener a través de una consulta en cualquier buscador.

En el caso del equipo ejemplo de la primera parte de esta práctica bastaría con buscar en Internet "Kingston KHX1600C10D3B1/8G" para obtener las hojas de especificaciones correspondientes.

 Copiar y pegar las capturas de pantalla obtenidas de la ejecución de CPU-Z sobre vuestro computador y que se corresponden con las pestañas SPD y Memoria, equivalentes a las mostradas en Figuras 3 y 4.

(0.5 puntos)

2. A partir de los datos proporcionados por el programa CPU-Z acerca de la configuración de memoria del equipo en el que se halla instalado, rellénese la tabla que aparece a continuación:

(0.5 puntos) Identificativo de la memoria proporcionado por el fabricante Número total de módulos DIMM Tamaño total de la memoria principal disponible Expresado en GB Nomenclatura estándar de los módulos empleados (PC-xx00, PC2-xx00, PC3-xx00) Frecuencia de reloj a la que trabajan los buses externos de los módulos SDRAM en el equipo analizado Ciclo de reloj al que trabajan los buses externos de los módulos SDRAM en el equipo analizado Expresado en ns Ancho de banda pico de los módulos SDRAM en el equipo analizado Expresado en MB/s

3.	po aci	presar la r JEDEC uerdo a ses de la	(<i>Joi</i> la te	int El empo	<i>ectron</i> rizació	Device	Engi	neerir	ng Co	oui	ncil): {	CL- 1	Γ_{RCD}	- T _{RP}	- T _{RAS}	}, de
			7		_		7		_			_		(0.25	punt	os)
		JEDEC	#		:				_	-						
4.		ál sería inicio d		•												
	ob	tención	del	prim			•	(0.25	pui	nto	s)					
						Ciclos R	Reloj					n	S			
Tie	mp	o de ac	ceso													
5.	Z,	calizar la se encu jas com	ıent	ran i	nstalad	los en	el ec	quipo	ana				_	copia	_	tales
	se inst	t a : En ocas puede obs talados. Si los módulo	servai se pu	abrie	ndo el e	quipo y e	examin	ando la	ı leye	nda	contei	nida sa	bre i	los má	dulos	DIMM
6.	mo	partir d ódulos d relléne	le m	iemo	ria que	ha loc	alizad	do (se	gún	ide	-			ecido		CPU-
Cap DIM		dad en	palab	oras ×	tamaño	_palabra	de l	os má	dulo	os						
		o de fi de cada			que	se orga	aniza	n los	chip	os						
Núr móo		o total (de c	hips	de mei	moria c	ontei	nidos	en u	ın						
-		dad en ria de lo				o_palabra	de l	os ch	ips c	de						
		chips d			ria SDR	AM que	e se u	ıtilizar	1							
bus	es e	ncia de r externos da en MH	de l						-							
mód	dulc	áxima d os (palab da en mill	ras (que s	e trans	fieren p	or se	gundo)	os						

Ancho de band módulos	a pico	que	podrían	alcanzar	los
Expresado en MB/s					

Insertar aquí capturas de pantalla obtenidas tras la ejecución del programa CPU-Z

Insertar aquí hoja de especificaciones del fabricante